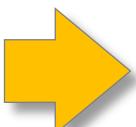
NEXAFSによるシラノール基の分析



高橋直子、磯村典武、小坂悟、森広行、木本康司、大森俊英 株式会社 豊田中央研究所

背景 雅雜





機械損失の低減 摩擦特性解析重要

DUSI 低摩擦・耐摩耗性:シラノール基関与



守能基同定可 分析深さ1μm→感度不足

分析深さ約2nm→表面敏感 ケミカルシフトのない官能基同士は識別不可

NEXAFSによるシラノール基の直接検出

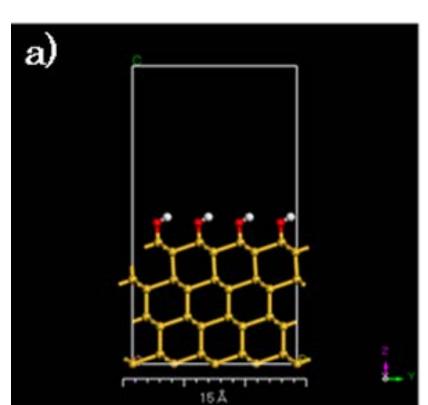
分析深さnmオーダー→表面敏感。内殻準位から各空準位への遷移を反映した情報→XPSより波形複雑

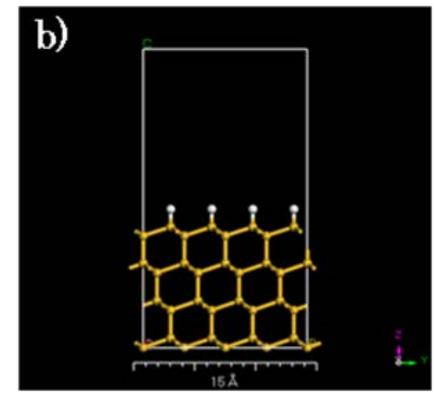
●モデルサンプルを用いた検討 第一原理計算との比較

【供試試料】

10H-Si 2 H-Si 3SiO₂

【第一原理計算】 CASTEPによる理論計算





● DLC-Si膜低摩擦メカニズム解析への応用

構造最適化後の計算モデル a) OH-Si (100), b) H-Si (100) (白) 水素, (赤)酸素, (黄)シリコン

Si K-edge

光源:あいちSR BL6N1 測定法:全電子収量法

DLC-Si: silicon-containing Diamond-Like Carbon

OH-Siに特異なピーク OH-SiとH-Siとで吸収端

ピーク強度比異なる

OH-Si(100) H-Si(100) Normalized SiO_2

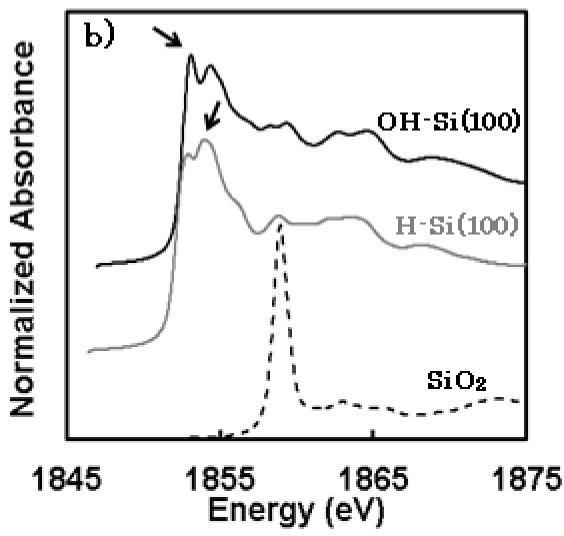
1845

1835

IR: Infrared Spectrometry

XPS: X-ray Photoelectron Spectroscopy

1855



Photon Energy (eV) OH-Si (100)、H-Si (100)、SiO₂におけるシリコンK吸収端のNEXAFSスペクトルa) NEXAFSによる実測スペクトル, b) 第一原理計算結果

1865

TOF-SIMS: Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry

NEXAFS: Near edge X-ray Absorption Fine Structure

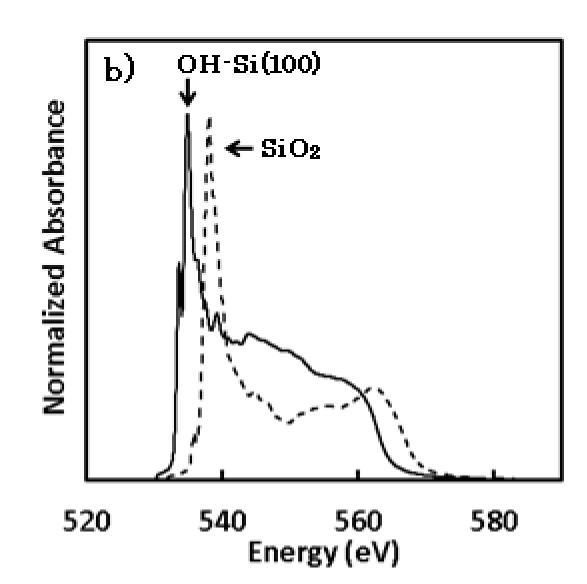
O K-edge

光源:あいちSR BL7U 測定法:オージェ電子収量法

OH-SiとSiOっとでシフト 有り

a) OH-Si (100) ←SiO2 540 520 560

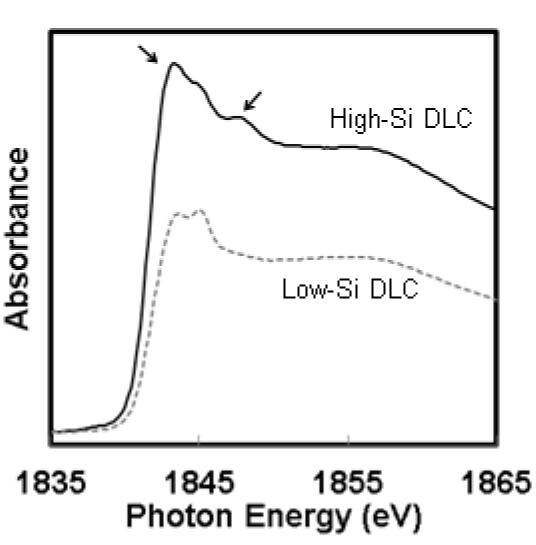
Photon Energy (eV)

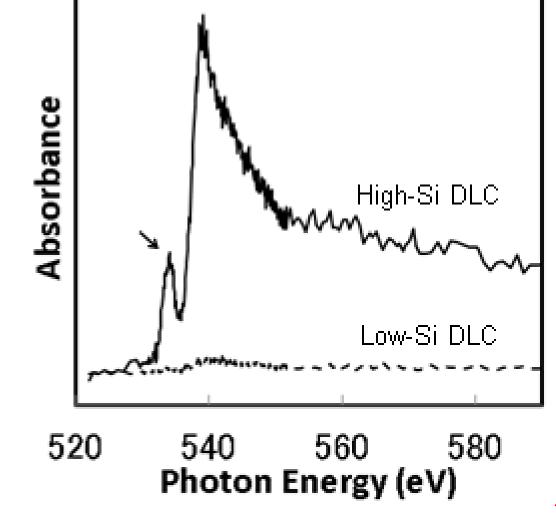


OH-Si(100)とSiO2における酸素K吸収端スペクトルa) NEXAFSスペクトル, b) 第一原理計算結果

【供試試料】

- (1) High-Si DLC Si含有量"多" 低摩擦
- (2)Low-Si DLC Si含有量"少" 高摩擦

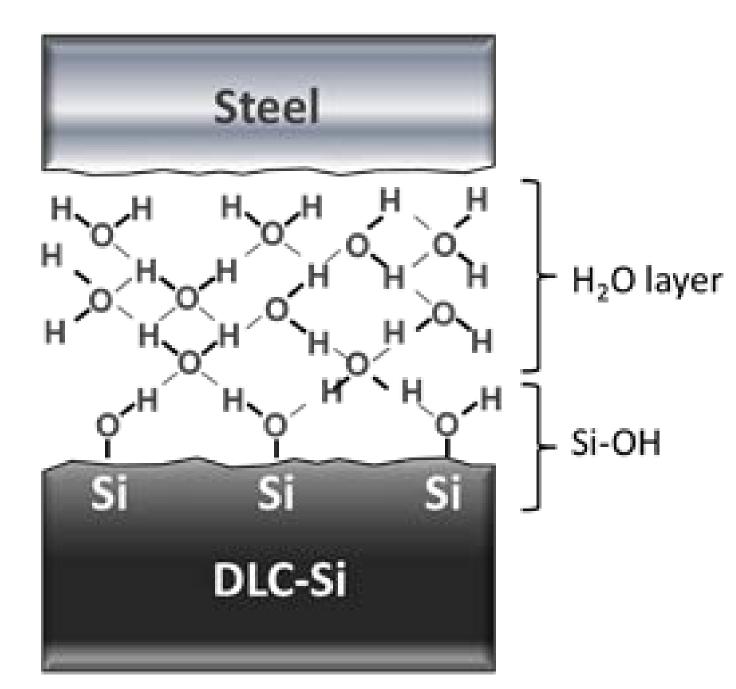




DLC-Si膜の摺動部におけるシリコンK吸収端(左)と 酸素K吸収端(右)のNEXAFSスペクトル

High-Si DLCから シラノール基が 検出された

シラノール基を介した 吸着水層が境界膜と して作用



DLC-Si膜表面における低摩擦発現メカニズムの 模式図

期待される効果・社会的インパクト

DLC-Siの産業応用

👫 DLC-Siの低摩擦メカニズムを明確化し、様々な自動車材料へ応用。自動車の低燃費へ貢献。

ノール基の直接検出

♠ 従来法で困難だった表面シラノール基の直接検出に成功。シリコン系半導体やガラス等への応用に期待。